

BOURNS®

Features

- Formerly J. W. Miller® model
- 0805 size
- Available in E12 series
- High Q up to 60 typ.
- High operating temperature of 125 °C
- RoHS compliant*

Applications

- Mobile phones
- Cellular phones
- CTV, VCR, HIC, FDD

PM0805 Series - High Q Chip Inductors

Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance		Q Min.	Test Frequency (MHz)		SRF Min. (MHz)	RDC (Ω)	I rms Max. (mA)
	nH	Tol. %		L	Q			
PM0805-2N8M-RC	2.8	±20	32	250	1000	6000	0.06	800
PM0805-3N3M-RC	3.3	±20	30	250	1500	6000	0.08	600
PM0805-5N6M-RC	5.6	±20	60	250	1000	5800	0.08	600
PM0805-6N8M-RC	6.8	±20	60	250	1000	5800	0.06	600
PM0805-8N2M-RC	8.2	±20	60	250	1000	5500	0.06	600
PM0805-10NM-RC	10	±20	60	250	500	4800	0.08	600
PM0805-12NM-RC	12	±20	60	250	500	4100	0.08	600
PM0805-15NM-RC	15	±20	60	250	500	3600	0.08	600
PM0805-18NM-RC	18	±20	60	250	500	3400	0.08	600
PM0805-22NM-RC	22	±20	60	250	500	3300	0.10	600
PM0805-27NM-RC	27	±20	60	250	500	2600	0.12	600
PM0805-33NM-RC	33	±20	60	250	500	2400	0.15	500
PM0805-39NM-RC	39	±20	60	250	500	2100	0.18	500
PM0805-47NM-RC	47	±20	60	200	500	1700	0.15	500
PM0805-56NK-RC	56	±10	60	200	500	1600	0.25	500
PM0805-68NK-RC	68	±10	60	200	500	1450	0.27	500
PM0805-82NK-RC	82	±10	60	150	500	1350	0.32	500
PM0805-R10K-RC	100	±10	60	150	500	1200	0.43	400
PM0805-R12K-RC	120	±10	50	150	250	1100	0.48	400
PM0805-R15K-RC	150	±10	50	100	250	950	0.67	400
PM0805-R18K-RC	180	±10	50	100	250	900	0.85	350
PM0805-R22K-RC	220	±10	50	100	250	860	1.10	300
PM0805-R27K-RC	270	±10	45	100	250	850	1.46	250
PM0805-R33K-RC	330	±10	45	100	250	800	1.65	200
PM0805-R39K-RC	390	±10	45	100	250	780	2.20	170
PM0805-R56K-RC	560	±10	23	50	50	340	1.90	230

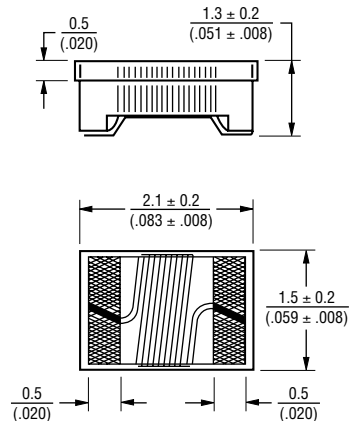
General Specifications

Temperature Rise 40 °C max. at rated current
 Operating Temperature -40 °C to +125 °C
 Storage Temperature -40 °C to +125 °C
 Reflow Soldering .. 230 °C, 50 sec. max.
 Resistance to Soldering Heat 260 °C, 5 seconds

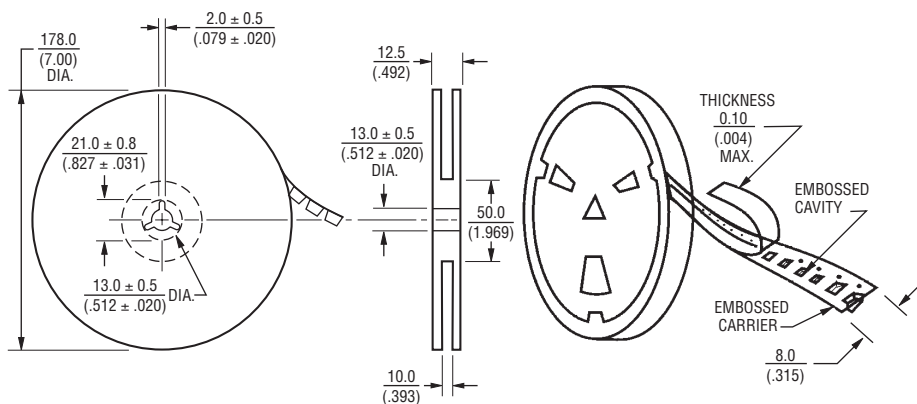
Materials

Core Material Alumina (1CC201211)
 Wire Enamelled Copper (1W1E180)
 Terminal Mo/Mn+Ni+Au
 Packaging 2,000 pcs. per reel

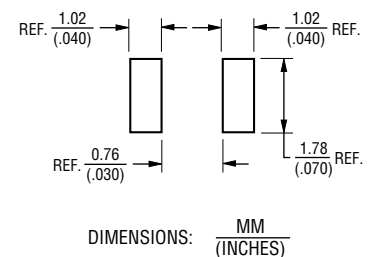
Product Dimensions



Packaging Specifications



Recommended Layout



REV. 05/11

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.